

Original Betriebsanleitung

Serie Touch Industrial PC



Christ Electronic Systems GmbH

Alpenstraße 34

87700 Memmingen

04/2023

www.christ-es.com



1		Inform	ationen zum Dokument	4
2		Produk	tbeschreibung	7
	2.1	System	übersicht	8
	2.2	Gehäu	usevariante VESA	9
	2.3	Gehäu	sevariante VESA Automation	12
	2.4	Gehäu	usevariante Front Panel	20
	2.5	Gehäu	vsevariante Open Frame	22
3		Hardw	arebeschreibung	26
	3.1	Geräte	eschnittstellen	26
	3.2	Erweite	erungen / Add-Ons	32
		3.2.1	USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	32
		3.2.2	Erweiterung Schnittstellen Hauptgerät	32
		3.2.3	Erweiterung Schnittstellen Seitlich	33
4		Montag	ge und Inbetriebnahme	34
	4.1	Drehm	omente	34
	4.2	Anschl	uss Spannungsversorgung	35
	4.3	Anschl	uss Erdung	35
	4.4	Montag	ge VESA und VESA Automation	36
	4.5	Montag	ge Front Panel	39
	4.6	Montag	ge Open Frame	41
5		Inbetrie	ebnahme	43
	5.1	Außerg	gewöhnliche Situationen	43
		5.1.1	Undefinierter Zustand	43
		5.1.2	Träges Touch Verhalten	43
6		Zubehör und Ersatzteile		45
	6.1	Netztei	il	45
	6.2	Standfo	սն	45
7		Softwa	re	46
	7.1	BIOS	Grundeinstellungen	46
		7.1.1	Display Auflösung einstellen	47
		7.1.2	COM Port einstellen	48
		7.1.3	Boot Priority einstellen	49
	7.2	BIOS L	Jpdate	50



		721	Vorbereitung	50
		7 0 0		50
	7.0			50
	7.3	OB2 CI		52
		7.3.1	Aktivierung des OBS Client	52
		7.3.2	Funktionen des OBS Client	52
	7.4	Redo Bo	ackup and Recovery	53
	7.5	Enhanc	ed Write Filter EWF	53
8		Instand	haltung	54
	8.1	Reinigu	ng	54
	8.2	Wartun	g	54
9		Technis	che Daten	55
	9.1	Mechar	nische Eigenschaften	55
	9.2	Elektrisc	he Eigenschaften	55
	9.3	Leistung	gsaufnahme	56
	9.4	Elektror	nagnetische Verträglichkeit	56
	9.5	Umwelt	bedingungen	57
	9.6	Temper	aturtest	57
	9.7	IP-Schut	tzklasse	57
	9.8	Display	Eigenschaften	58
10)	Normer	n und Zulassungen	60
	10.1	CE-Ken	nzeichnung	60
	10.2	RoHS		60
	10.3	Elektror	nagnetische Verträglichkeit	60
	10.4	Umwelt	gerechte Entsorgung	60
11		Technis	cher Support	61
	11.1	Gerätes	iegel	61



1 Informationen zum Dokument

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich nicht an Endkunden! Notwendige Sicherheitshinweise für den Endkunden müssen vom Maschinenbauer oder Systemanbieter weitergegeben und in der jeweiligen Landessprache übernommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Geräte sind dafür bestimmt dem Benutzer das Steuern, Bedienen, Beobachten, Antreiben und Visualisieren von bestimmten Prozessen zu ermöglichen.

Technische Änderungen

Die Christ Electronic Systems GmbH behält sich vor, die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben, Ausführungen und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Historie

Folgende Ausgaben der Gebrauchsanweisung wurden bereits veröffentlicht:

Ausgabe	Bemerkung
05/2021	Erstausgabe
04/2022	Vermeidung von Einbrennverhalten auf Displays USV Pufferzeiten Verbesserung: VESA 100 statt VESA 75 bei VESA Automation IP65 Integration der Größen 15" und 24" Maße aktualisiert
02/2023	Überarbeitung Informationen zum Dokument Überarbeitung Gestaltung von Sicherheitshinweisen Leistungsaufnahme aktualisiert Gewichtsangaben aktualisiert Strombelastbarkeit VESA Automation Elektrische Eigenschaften angepasst Komponenten VESA Automation angepasst Integration der Größe 10.4" Integration der Gehäusevariante Open Frame



04/2023	Kapitel 2.3 Gehäusevariante VESA Automation: Überarbeitung Kompo- nenten Drucktaster, Not-Halt, RFID
	Kapitel 3.1 Geräteschnittstellen: Hinweis Signal- und Datenkabel aufge- nommen
	Kapitel 3 Hardwarebeschreibung, Kapitel 7 Software, Kapitel 9 Techni- sche Daten, Kapitel 10 Normen und Zulassungen: Einleitenden Satz ein- gefügt
	Kapitel 5.1 Außergewöhnliche Situationen: 5.1.2 Träges Touch Verhalten ergänzt
	Kapitel 2.6 Erweiterungen / Add-Ons: Verschoben, neue Kapitelnummer 3.2
	Kapitel 4.1 Temperaturtests: Verschoben, neue Kapitelnummer 9.6
	Kapitel 4.2 IP-Schutzklasse: Verschoben, neue Kapitelnummer 9.7
	Kapitel 9.5 Umweltbedingungen: Umgebungstemperatur statt Betriebs- temperatur
	Kapitel 9.6 Temperaturtest: Umgebungstemperatur statt Betriebstempera- tur

Tabelle 1: Historie



Gestaltung von Sicherheitshinweisen



Bezeichnet eine gefährliche Situation Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen schwere Verletzungen.

	Bezeichnet eine mögliche gefährliche Situation Bei Nichtbeachten des Hinweises können Verletzungen eintreten.			

ACHTUNG			
	Bezeichnet nützliche Informationen		
	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen bei denen Sach- schäden entstehen können.		



2 Produktbeschreibung

Jede Branche hat ihre eigenen Anforderungen an die Maschinen- und Anlagenbedienung. Um allen gerecht zu werden gibt es verschiedene Gehäusevarianten mit branchenspezifischen Eigenschaften.

Alle Touch Panel sind standardmäßig in verschiedenen Zollgrößen mit Multitouch Technologie ausgerüstet. So ist Gestensteuerung, wie sie bei Tablets oder Smart Phones genutzt wird, kein Problem. Die Maschinenbedienung wird dadurch besonders nutzerfreundlich.

Auch hinsichtlich Betriebssystemen bietet Christ größtmögliche Flexibilität mit Windows 10 oder Linux Distributionen. Der durchdachte Geräteaufbau ermöglicht den Einsatz in großen Temperaturbereichen komplett ohne Lüfter. Dies ermöglicht einen vielfältigen Einsatz ganz ohne Wartungsaufwand.

Industrial PCs sind mit ihrem robusten Gehäuseaufbau ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen geeignet. Durch optimale Touch Konfiguration ist eine reibungslose Bedienung auch mit Handschuhen möglich. Sogar bei Rückständen auf dem Display wie z.B. Feuchtigkeit, Schmutz oder Ölen kann das Touch Panel fehlerfrei bedient werden. Der eloxierte Frontrahmen schützt das Panel vor mechanischen Einflüssen.

Die Erweiterung der Schutzklasse ist besonders einfach durch den Einsatz einer Rückdeckelerweiterung möglich. So wird die Schutzklasse IP65 erreicht. Die Industrial PCs können sowohl an Tragarmen montiert, als auch in Gehäuseausschnitte eingebaut werden.

Die Hygienevariante der Touch Panel besitzt ein Gehäuse aus Edelstahl und ist komplett IP69 geschützt. Sie ist besonders für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen wie der Pharma- oder Lebensmittelindustrie geeignet. Mit Hilfe eines angepassten Touches ist auch hier die Handschuhbedienung möglich.

Ein weiterer Aspekt ist die Skalierbarkeit der Leistung. Hier werden verschiedene Ausbaustufen unterschieden: Monitor, Distance Monitor (für den Einsatz über große Distanzen), Web Panel und besonders leistungsstarke Panel PCs mit Intel® Celeron® oder Core™ i3, i5, oder i7 Prozessoren.



2.1 Systemübersicht

Argon

CPU	Intel® Celeron™ N3350 1.1 GHz
Graphic	Intel® HD Graphics 500 200 Hz
Memory	1 x DDR3 Slot, max. 8 GB
BIOS	AMI Optio 5 BIOS
Schnittstellen	2 x USB 3.0 Port (Type A) 2 x 1 GBit Ethernet (RJ45) 1 x RS-232 / RS-422 / RS-485 (Bios Einstellung) (RJ50) 1 x Display Port 1.0

Tabelle 2: Systemübersicht Argon

Titanium

CPU	Intel® Cele- ron™ 3965U 2.2 GHz	Intel® Core™ i3- 7100U 2.4 GHz	Intel® Core™ i5- 7300U 2.6 GHz	Intel® Core™ i7- 7600U 2.8 GHz
Graphic	Intel® HD Graphics 610	Intel® HD Graphics 620		
Memory	2 x DDR4 slot, in summary max. 32 GB			
BIOS	AMI Optio 5 BIOS			
Schnittstellen	4 x USB: 2 x USB 2.0 Port (Type A); 2 x USB 3.0 Port (Type A) 2 x 1 GBit Ethernet (RJ45) 1 x RS-232 / RS-422 / RS-485 (Bios Einstellung) (Sub-D) 1 x Directory Bact 1 1			
	i x Display Po	11 1.1		

Tabelle 3: Systemübersicht Titanium



2.2 Gehäusevariante VESA



Tabelle 5: VESA IP65 Frontseite und VESA IP65 Rückseite





Abbildung 5: Dimensionen VESA



Abbildung 6: Dimensionen VESA Rückseite

Dimensionen sind in Millimeter angegeben.



Größe	Α	В	С	D
7"	211	144	55	75
10.1"	276	190	58	105
10.4"	274	215	58	130
12.1"	325	222	58	137
13.3"	357	224	58	148
15"	369	288	58	149
15.6"	412	256	58	149
18.5"	477	293	61	149
21.5"	548	334	61	149
24"	604	367	61	149

Tabelle 6: Dimensionen VESA





Abbildung 7: VESA IP65 Cover

Die Abdeckung für einen IP65 Schutz ist für die Größen 13.3 bis 24 verfügbar.



2.3 Gehäusevariante VESA Automation



Tabelle 7: VESA Automation Frontseite und VESA Automation Rückseite







Abbildung 10: VESA Automation IP65 Frontseite

Abbildung 11: VESA Automation IP65 Rückseite

1	VESA MIS-D, 100
2	Interface Cover

Tabelle 8: VESA Automation IP65 Frontseite und VESA Automation IP65 Rückseite





Abbildung 12: Dimensionen VESA Automation





Abbildung 13: Dimensionen VESA Automation Rückseite

Dimensionen sind in Millimeter angegeben.

Größe	А	В	С	D
13.3"	357	288	62	189
15.6"	412	320	62	189
18.5"	477	357	62	189
21.5"	548	398	62	189
24"	604	431	62	189

Tabelle 9: Dimensionen VESA Automation





Die Abdeckung für einen IP65 Schutz ist für die Größen 13.3 bis 24 verfügbar.



Drucktaster





Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Schutzart	IP65
Hub	2,3 mm
Beleuchtung	Ja, weiße LED
Beschriftung	Ja ¹
Frontrahmen	Silberfarben
Betriebstemp.	-25 °C 70 °C
Kontaktele- mente	max. 2 x Ö / 2 x S / 1 x Ö + 1 x S
Tasterkappen	Transparent: Blau, Gelb, Grün, Klar, Rot, Weiß Blickdicht: Schwarz

Schlüsseltaster



Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Schutzart	IP65
Schaltfunktion	Rastfunktion
Beleuchtung	Nein
Beschriftung	Nein
Frontrahmen	Silberfarben
Betriebstemp.	-25 °C 70 °C
Kontaktele- mente	max. 2 x Ö / 2 x S / 1 x Ö + 1 x S

Wahltaster



Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Schutzart	IP65
Schaltfunktion	Rastfunktion/Tastfunktion
Beleuchtung	Ja, weiße LED
Beschriftung	Nein
Frontrahmen	Silberfarben
Betriebstemp.	-25 °C 70 °C
Kontaktele- mente	max. 2 x Ö / 2 x S / 1 x Ö + 1 x S

¹ Mögliche Bezeichnungsschilder werden von Ihrem Ansprechpartner bereitgestellt



Not-Halt

6	
Samia	/
	٢
	-

Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Тур	FRVKZ
Schutzart	IP65
Hub	2,3 mm
Beleuchtung	Nein
Beschriftung	Nein
Frontrahmen	gelb
Betriebstemp.	-25°C 70°C
Kontaktele- mente	2 x Ö + 1 x S
Schaltstel- lungsanzeige	Ja
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehung
Überlistsicher	Ja

USB



Schutzart	IP65
USB	USB 2.0
Beleuchtung	Nein
Beschriftung	Nein
Frontrahmen	Schwarz
Betriebstemp.	-25°C 80°C



RFID

Hersteller	ELATEC GmbH
Тур	TWN4 MULTITECH NANO M
Schutzart	IP65
Frequenzen	125 kHz / 13,56 MHz
Betriebs- temp.	-25°C 80°C
Transpon- der	 125 KHz: AWID, Cardax¹, CASI-RUSCO, Deister¹, EM4100, 4102, 4200², EM4050, 4150, 4450, 4550, EM4305³, FDX-B⁴, EM4105⁴, UltraProx⁴, HITAG 1⁵, HITAG 2⁵, HITAG S⁵, ICT⁶, IDTECK, Isonas, Keri, Miro, Nedap¹, PAC⁶, Py- ramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TIRIS/HDX⁴, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC 13,56 MHz / ISO14443A: LEGIC Advant⁷, MIFARE Classic EV1⁸, MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2⁹, MIFARE DESFire Light⁶, MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X¹⁰, MIFARE Smart MX¹⁰, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1⁸, NTAG2xx, SLE44R35¹⁰, SLE66Rxx (my-d move)¹⁰, Topaz 13,56 MHz / ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5, NFC Peer-to-Peer, Sony FeliCa¹¹, NFC Active and passive communication mode 13,56 MHz / ISO14443B: Calypso¹⁰, Calypso Innovatron protocol¹⁰, CEPAS¹⁰, HID iCLASS⁷, Moneo¹⁰, Pico Pass¹², SRI4K, SRIX4K, SRI512, SRT512 13,56 MHz / ISO15693: EM4x33¹⁰, EM4x35¹⁰, HID iCLASS⁷, HID iCLASS SE/SR⁷, ICODE SLI, LEGIC Advant⁷, M24LR16/64, MB89R118/119, SRF55Vxx (my-d vicinity)¹⁰, Tag-it, PicoPass¹²

Hersteller	ELATEC GmbH
Тур	TWN4 MULTITECH NANO LEGIC 42 M
Schutzart	IP65

- ¹ nur Hashwert
- ² nur Emulation von 4100, 4102
- ³ ab FW V4.05
- ^₄ nur 134,2 kHz
- ⁵ ohne Verschlüsselung
- ⁶ auf Anfrage
- ⁷ nur UID
- ⁸ lesen/schreiben erweiterte Sicherheitsmerkmale auf Anfrage
- ⁹ EV2/EV3 unterstützt als Teil der EV1 Abwärtskompatibilität
- ¹⁰ lesen/schreiben im direkten Chip-Befehlsmodus
- ¹¹ UID + lesen/schreiben öffentlicher Bereich
- ¹² nur UID, lesen/schreiben auf Anfrage



Frequenzen	125 kHz / 13,56 MHz
Betriebs- temp.	-25°C 80°C
Transpon- der	 125 KHz: AWID, Cardax¹, CASI-RUSCO, Deister¹, EM4100, EM4102, EM4200², EM4050, EM4150, EM4450, EM4550, EM4305, HITAG 1³, HITAG 2³, HITAG S³, ICT⁴, IDTECK, ISONAS, Keri, Miro, Nedap¹, Pyramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC 13,56 MHz / ISO14443A: LEGIC Advant, MIFARE Classic EV1⁵, MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2⁶, MIFARE DES-Fire EV3⁶, MIFARE DESFire Light⁴, MIFARE Plus S/X, MIFARE Smart MX⁷, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1⁵, NTAG2xx, SLE44R35⁷, SLE66Rxx (my-d move)⁷, HID iCLASS DESFire⁸, HID iCLASS MIFARE Classic⁸, HID iCLASS SEOS⁸ 13,56 MHz / ISO14443B: Calypso⁷, CEPAS⁷, HID iCLASS⁸, Pico Pass⁸ 13,56 MHz / ISO15693: EM4x33⁷, EM4x35⁷, HID iCLASS⁸, HID iCLASS SE/SR/Elite⁸, ICODE SLI, LEGIC Advant, M24LR16/64, SRF55Vxx (my-d vicinity)⁷, Tag-it, PicoPass⁸ LEGIC Prime: LEGIC Prime

Profinet

Die GSD Datei zur Projektierung wird von Christ bereitgestellt. Diese beschreibt das Eingangs-Ausgangs-Abbild des Christ Gerätes und muss in die Projektierungssoftware eingebettet werden. Das Eingangs-Ausgangs-Abbild bzw. die Variablen können dann im Steuerungsprogramm verwendet werden.

Die IP Adresse wird dem IO-Device (im Christ Gerät verbautes Profinet-Modul) vom PROFINET-IO-Controller (SPS-Steuerung des Kunden) zugewiesen.

Im Auslieferungszustand ist der Stationsname des IO-Device nicht gesetzt. Dieser muss nach Profinet Spezifikation von dem IO-Controller vergeben werden, damit eine Kommunikation stattfinden kann.

Für mehr Informationen zu Profinet besuchen Sie die Homepage <u>https://www.profibus.com/</u>.

¹ nur Hashwert

² nur Emulation von 4100, 4102

³ ohne Verschlüsselung

⁴ auf Anfrage

⁵ lesen/schreiben erweiterte Sicherheitsmerkmale auf Anfrage

⁶ als Teil der EV1-Abwärtskompatibilität unterstützt

⁷ lesen/schreiben im direkten Chip-Befehlsmodus

⁸ nur UID

⁹ NFC Forum Tag 1 nicht unterstützt

¹⁰ UID + lesen/schreiben öffentlicher Bereich



EtherCAT

Die XML Datei zur Projektierung wird von Christ bereitgestellt. Diese beschreibt das Eingangs-Ausgangs-Abbild des Christ Gerätes und muss in die Projektierungssoftware eingebettet werden. Das Eingangs-Ausgangs-Abbild bzw. die Variablen können dann im Steuerungsprogramm verwendet werden.

Für mehr Informationen zu EtherCAT besuchen Sie die Homepage https://www.ethercat.org/.

EtherNet/IP

Standardmäßig wird die Ethernet/IP Adresse über DHCP zugewiesen. Hierfür muss ein DHCP Server im Netz vorhanden sein.

Um die IP Adresse manuell vergeben zu können, gibt es beispielsweise das Tool BootP das einen DHCP Server simuliert.

Alternativ gibt es die Option eine feste IP Adresse von Christ vergeben zu lassen.

Die EDS Datei zur Projektierung wird von Christ bereitgestellt. Diese beschreibt das Eingangs-Ausgangs-Abbild des Christ Gerätes und muss in die Projektierungssoftware eingebettet werden. Das Eingangs-Ausgangs-Abbild bzw. die Variablen können dann im Steuerungsprogramm verwendet werden.

Für mehr Informationen zu EtherNet/IP besuchen Sie die Homepage https://www.odva.org/.



2.4 Gehäusevariante Front Panel





Abbildung 15: Front Panel Frontseite

Abbildung 16: Front Panel Rückseite

1	Befestigungsklemme
2	Interface Area
3	Dichtung

Tabelle 10: Front Panel Frontseite und Front Panel Rückseite





Abbildung 17: Dimensionen Front Panel





Abbildung 18: Dimensionen Front Panel Rückseite

Die Zeichnung des Front Panels ist beispielhaft und kann Abweichungen zum Gerät aufweisen. Die detailierte technische Zeichnung kann im spezifischen Datenblatt eingesehen werden. Dimensionen sind in Millimeter angegeben.

Größe	Α	В	С	D
7"	208	145	47	7
10.1"	273	190	50	7
10.4"	274	217	50	7
12.1"	322	222	52	7
13.3"	354	224	50	7
15"	366	288	52	7
15.6"	409	256	52	7
18.5"	474	293	52	7
21.5"	545	334	52	7
24"	601	367	54	7





Abbildung 19: Dimensionen Front Panel Cutout



Größe	E	F	G
7"	196	134	R 10
10.1"	262	179	R 10
10.4"	262	206	R 10
12.1"	310	211	R 10
13.3"	343	213	R 10
15"	355	277	R 10
15.6"	397	245	R 10
18.5"	463	283	R 10
21.5"	533	323	R 10
24"	590	356	R 10

Dimensionen sind in Millimeter angegeben.

Tabelle 12: Dimensionen Front Panel Cutout

2.5 Gehäusevariante Open Frame



Abbildung 20: Open Frame Frontseite



Abbildung 21: Open Frame Rückseite

1	Befestigungsklemme
2	Interface Area
3	Dichtung

Tabelle 13: Open Frame Frontseite und Open Frame Rückseite







max. 7

Abbildung 23: Dimensionen Open Frame Rückseite

Die Zeichnung des Open Frames ist beispielhaft und kann Abweichungen zum Gerät aufweisen. Die detaillierte technische Zeichnung kann im spezifischen Datenblatt eingesehen werden. Dimensionen sind in Millimeter angegeben.



Größe	Α	В	С	D	E
7"	$192,2 \pm 0,2$	$131,2 \pm 0,2$	56	20	5,7
10.1"	257,6 ± 0,2	$176,2 \pm 0,2$	59	20	5,7
10.4"	$254,8 \pm 0,2$	$202 \pm 0,2$	59	20	5,7
12.1"	$305,9 \pm 0,2$	$208 \pm 0,2$	59	20	5,7
13.3"	$338,7 \pm 0,2$	$210,3 \pm 0,2$	59	20	5,7
15"	$350,3 \pm 0,2$	$274,3 \pm 0,2$	59	20	5,7
15.6"	$393 \pm 0,3$	$242,4 \pm 0,3$	59	20	5,7
18.5"	$458,6 \pm 0,3$	$279,6 \pm 0,3$	59	20	5,7
21.5"	$528,8 \pm 0,3$	$320,3 \pm 0,3$	59	20	5,7
24"	585,5 ± 0,3	$353 \pm 0,3$	63	24	5,7

Tabelle 14: Dimensionen Open Frame



Abbildung 24: Dimensionen Open Frame Ausschnitt Gegenplatte

[
e	•		
	F		

Dimensionen sind in Millimeter angegeben.

Abbildung 25: Dimensionen Open Frame Ausschnitt Frontund Distanzplatte

Größe	F	G	н	К
7"	182	121	R5	R10 ± 0,2
10.1"	248	166	R5	R10 ± 0,2
10.4"	245	192	R5	R10 ± 0,2
12.1"	296	198	R5	R10 ± 0,2
13.3"	329	200	R5	R10 ± 0,2
15"	340	264	R5	R10 ± 0,2
15.6"	383	232	R5	R10 ± 0,2
18.5"	449	270	R5	R10 ± 0,2
21.5"	519	310	R5	R10 ± 0,2
24"	575	343	R5	R10 ± 0,2

Tabelle 15: Dimensionen Open Frame Cutout



Einbau Open Frame

Die tatsächlichen Ausschnittmaße der Front- und Distanzplatte sind der jeweiligen Montagesituation (Fertigungstoleranzen, Umgebungstemperatur, etc.) unterworfen und daher vom Kunden zu definieren.



Abbildung 26: Einbau Open Frame Cutout

1	Frontplatte
2	Distanzplatte
3	Gegenplatte



3 Hardwarebeschreibung

Die Beschreibung der Hardware bezieht sich auf die Geräteschnittstellen und die möglichen Erweiterungen für das Gerät.

3.1 Geräteschnittstellen

ACHTUNG					
	 Externe Stromversorgungs-, Signal- oder Peripheriegerätekabel Störungen treten auf Ordnungsgemäßen Erdungsanschluss am Netzteil herstellen 				
	ACHTUNG				
	Signal- und Datenkabel				



Signal- und Datenkabel

Störungen treten auf

Signal- und Datenkabel müssen geschirmt und qualitativ hochwertig verarbeitet sein.

Versorgungsstecker schraubbar

Gegenste- cker	Phoenix Connector MC 1,5 / 3-STF-3.5 (schraubbar)				
PIN	Funktion	Beschreibung			
1	GND Masse				
2	FE	Funktionserde			
3	+24 VDC	Versorgung			

Tabelle 16: Pinbelegung Versorgungsstecker schraubbar

USB Host 2.0 (Typ A)

PIN	Funktion	Beschreibung
1	VBUS	USB VCC
2	D-	USB Data-
3	D+	USB Data+
4	GND	USB Ground

Tabelle 17: Pinbelegung USB 2.0



Funktion PIN Beschreibung VBUS **USB VCC** 1 2 D-USB Data-3 D+ USB Data+ GND **USB** Ground 4 StdA_SSRX-SuperSpeed transmitter differential pair 5 StdA_SSRX+ SuperSpeed transmitter differential pair 6 7 GND DRAIN Ground for signal return StdA_SSTX-SuperSpeed receiver differential pair 8 SuperSpeed receiver differential pair 9 StdA SSTX+

USB Host 3.0 (Typ A)

Tabelle 18: Pinbelegung USB 3.0

Ethernet

PIN	Funktion	Beschreibung
1	D1+	Transmit Data +
2	D1-	Transmit Data -
3	D2+	Receive Data+
4	D3+	Bidirectional +
5	D3-	Bidirectional -
6	D2-	Receive Data -
7	D4+	Bidirectional +
8	D4-	Bidirectional -

Tabelle 19: Pinbelegung Ethernet

WLAN

	Gegenstecker	RP-SMA
WLAN	Übertragungs- standards	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz)

Tabelle 20: Pinbelegung WLAN



Serial Anschluss (Titanium)

 \circ

5		RS-232		RS-422	RS-422		
	PIN	Funk- tion	Beschrei- bung	Funk- tion	Beschrei- bung	Funk- tion	Beschrei- bung
	1	DCD	Data Car- rier Detect	TX-	Transmitter Differential Pair -	DATA-	Data Diffe- rential Pair A
	2	RX	Receive Data	TX+	Transmitter Differential Pair +	DATA+	Data Diffe- rential Pair B
	3	ТХ	Transmit Data	RX+	Receiver Differential Pair +		
	4	DTR	Data Trans- mit Ready	RX-	Receiver Differential Pair -		
	5	GND	Ground	GND	Ground	GND	Ground
	6	DSR	Data Set Ready				
	7	RTS	Ready To Send				
	8	CTS	Clear To Send				
	9	RI	Ring Indi- cator				

Tabelle 21: Pinbelegung Serial Anschluss Titanium



	RS-232		RS-422	RS-422		RS-485		
PIN	Funk- tion	Beschrei- bung	Funk- tion	Beschrei- bung	Funk- tion	Beschrei- bung		
1	DSR	Data Set Ready						
2	GND	Ground	GND	Ground	GND	Ground		
3	GND	Ground	GND	Ground	GND	Ground		
4	TXD	Transmit Data	RX+	Receiver Differential Pair +				
5	RXD	Receive Data	TX+	Transmitter Differential Pair +	DATA+	Data Diffe- rential Pair B		
6	DCD	Data Car- rier Detect	TX-	Transmitter Differential Pair -	DATA-	Data Diffe- rential Pair A		
7	DTR	Data Ter- minal Ready	RX-	Receiver Differential Pair -				
8	CTS	Clear To Send						
9	RTS	Request To Send						
10	RI	Ring Indi- cator						

Serial Anschluss (Celeron N3350 Argon)

Tabelle 22: Pinbelegung Serial Anschluss Celeron N3350 Argon

USV

	Gegenste- cker	MC 1,5/ 4-STF-3,5 (screwable)				
1 4	PIN	Funktion	Beschreibung			
	1	GND	Masse			
	2	GND	Masse			
	3	Kondensator	Kondensator			
	4	Kondensator Status	Ladestatus Kondensator			

Tabelle 23: Pinbelegung USV



Display Port



PIN	Funktion	Beschreibung
1	DP data 0+	DP data 0+
2	GND	Masse
3	DP data0-	DP data0-
4	DP data1+	DP data1+
5	GND	Masse
6	DP data1-	DP data1-
7	DP data2+	DP data2+
8	GND	Masse
9	DP data2-	DP data2-
10	DP data3+	DP data3+
11	GND	Masse
12	DP data3-	DP data3-
13	CONFIG1 CAD	Kabel Adapter erkannt
14	CONFIG2	Masse (Pull-Down)
15	AUX_CH+	Zusatzeinrichtung +
16	GND	Masse
17	AUX_CH-	Zusatzeinrichtung -
18	HPD	Hot Plug erkannt
19	GND	Masse
20	DP_PWR 3,3V	Versorgung DP

Tabelle 24: Pinbelegung Display Port



Mit dem DP1.0 ist es nicht möglich auf DVI/HDMI Geräten ein Bild darzustellen. Dazu wird ein aktiver Adapter mit Eigenschaften des DP++ benötigt.¹



Display Port 1.1 ist auch bekannt unter den Bezeichnungen "Dual-Mode Display Port" und "Display Port++". Dieser erlaubt Kompatibilität zu DVI und HDMI.

¹ Das Argon Board verwendet DP1.0



B13 0 [A13	PIN	Funktion	Beschreibung	PIN	Funktion	Beschreibung
aaaaaa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	A1	P1_C1	Position 1 Kontakt 1	B7	P4_C2	Position 4 Kontakt 2
	B1	P1_C2	Position 1 Kontakt 2	A8	P4_C24	Position 4 Kontakt 24
	A2	P1_C24	Position 1 Kontakt 24 VDC	B8	P4_LED	Position 4 LED
	B2	P1_LED	Position 1 LED	A9	E_C1	Not Halt Kontakt 1
B1 A1	A3	P2_C1	Position 2 Kontakt 1	B9	E_C2	Not Halt Kontakt 2
	B3	P2_C2	Position 2 Kontakt 2	A10	E_C3	Not Halt Kontakt 3
	A4	P2_C24	Position 2 Kontakt 24 VDC	B10	E_C4	Not Halt Kontakt 4
	B4	P2_LED	Position 2 LED	A11	E_C5	Not Halt Kontakt 5
	A5	P3_C1	Position 3 Kontakt 1	B11	E_C6	Not Halt Kontakt 6
	B5	P3_C2	Position 3 LED Kontakt 2	A12	GND	Ground
	A6	P3_C24	Position 3 Kontakt 24 VDC	B12	24 VDC	+24 VDC
	B6	P3_LED	Position 3 LED	A13	GND	Ground
	A7	P4_C1	Position 4 Kontakt 1	B13	24 VDC	+24 VDC

Phoenix DMCV 1,5/13-G1F-3,5-LR P20THR

Tabelle 25: Pinbelegung Phoenix DMCV 1,5/19-G1F-3,5-P20THR

Die Pinbelegung kann variieren. Diese ist im gerätespezifischen Datenblatt einzusehen.

Phoenix DMCV 1,5/8-G1F-3,5-LR P20THR

B8 A8	PIN	Funktion	Beschreibung	PIN	Funktion	Beschreibung
	A1	P5_C1	Position 5 Kontakt 1	A5	P7_C1	Position 7 Kontakt 1
	B1	P5_C2	Position 5 Kontakt 2	B5	P7_C2	Position 7 Kontakt 2
	A2	P5_C24	Position 5 Kontakt 24 VDC	A6	P7_C24	Position 7 Kontakt 24 VDC
	B2	P5_LED	Position 5 LED	B6	P7_LED	Position 7 LED
	A3	P6_C1	Position 6 Kontakt 1	A7	P8_C1	Position 8 Kontakt 1



B3	P6_C2	Position 6 Kontakt 2	B7	P8_C2	Position 8 Kontakt 2
A4	P6_C24	Position 6 Kontakt 24 VDC	A8	P8_C24	Position 8 Kontakt 24 VDC
B4	P6_LED	Position 6 LED	B8	P8_LED	Position 8 Kontakt LED

Tabelle 26: Pinbelegung Phoenix DMCV 1,5/8-G1F-3,5-LR P20THR

Die Pinbelegung kann variieren. Diese ist im Gerätespezifischen Datenblatt einzusehen.

3.2 Erweiterungen / Add-Ons

Folgend werden alle Erweiterungsmöglichkeiten dargestellt.

3.2.1 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Energiespeicher	400 Ws / 650 Ws
Ladezeit	90 % in 45 Sekunden 100 % in 80 Sekunden
Konfiguration	Zeit bis zum Herunterfahren Zeit bis das Display gedimmt wird Intensität des Dimmens

Wert des Energiespeichers: siehe technisches Datenblatt.

Die Anleitung für die USV kann im Download Bereich der Christ Webseite aufgerufen werden: Downloads

Das Gerät wurde unter folgenden Bedingungen betrieben: Betriebssystem Windows 10 IoT, keine Anwendungen, Display-Helligkeit 0 %.

Es muss sichergestellt werden, dass die Kundenapplikation schnell genug beendet wird, damit das Panel ordnungsgemäß heruntergefahren wird. Ansonsten kann kein Schutz vor Datenverlust oder anderen Störungen gewährleistet werden. Die Pufferzeit kann je nach CPU Auslastung, Display und Peripherie deutlich kleiner ausfallen.

Die genaue Pufferdauer muss mi	ieder S	ystemeinrichtung	neu ermittelt werden.
--------------------------------	---------	------------------	-----------------------

Intel® Celeron™ 3965U	59 s
Intel® Core™ i3-7100U	57 s
Intel® Core™ i5-7300U	34 s
Intel® Core™ i7-7600U	38 s
Intel® Celeron™ N3350	99 s

Tabelle 27: USV Pufferdauer

3.2.2 Erweiterung Schnittstellen Hauptgerät





Ethernet (1 x 100 Mbit + $2 \times USB 2.0$)

Schnittstelle Ethernet	1 x RJ45
Datenrate	100 Mbit
Schnittstelle USB	2 x USB Host 2.0 (Type A)
Max. Belastung	0,5 A für beide USB Schnittstellen

Tabelle 28: Erweiterung Ethernet und USB

WLAN Connector

WLAN Standards	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz)
Schnittstelle	SMA

Tabelle 29: Wireless LAN

3.2.3 Erweiterung Schnittstellen Seitlich



USB 2.0 seitlich

Schnittstelle	1 x USB Host 2.0 (Typ A)
IP Schutzklasse	IP64 (IP67 mit Schutzkappe)

Tabelle 30: Erweiterung seitlich USB 2.0

USB 3.0 seitlich (Nur bei Titanium Board)

Schnittstelle	1 x USB Host 3.0 (Typ A)
IP Schutzklasse	IP64 (IP67 mit Schutzkappe)

Tabelle 31: Erweiterung seitlich USB 3.0

Die USB 3.0 Schnittstelle seitlich wird nur von Geräten mit Titanium Board unterstützt.

Ein- / Ausschalter seitlich

Тур	1 x MCS 16 (Hersteller: Schurter)
IP Schutzklasse	IP65

Tabelle 32: Erweiterung seitlich Ein- / Ausschalter



4 Montage und Inbetriebnahme

In diesem Kapitel werden alle Schritte zur Montage beschrieben. Die folgenden Warnungen sind Sicherheitshinweise, die im gesamten Kapitel Montage und in jedem aderen Lebenszyklus des Geräts angewendet werden müssen.

▲ GEFAHR
Gefahr vor elektrischem Schlag, Explosion oder LichtbogenSchwere Körperverletzung oder Tod> Netzstecker ziehen und Abdeckungen nicht öffnen
Herunterfallen eines Geräts Verletzungen und Quetschungen der Beine und / oder Füße



Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien ausgelegt.

Sicherheitsschuhe tragen

Stellen Sie sicher, dass Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der unter Umgebungsbedingungen vorgeschriebenen Bereiche liegen.

Installieren Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung.

Achten Sie darauf, dass das Gerät für den Bediener zugänglich installiert wird.

Hinweise vor der Installation

Kontrollieren Sie den Verpackungsinhalt auf eventuelle sichtbare Schäden und auf Vollständigkeit.

Im Falle eines Schadens installieren Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie den Christ Service.

Vorbereiten des Cut-Out

Die Festigkeit des Materials des Montageausschnittes muss ausreichend hoch sein.

Die Maße für die Montageausschnitte sind in den Kapiteln Gehäusevariante Front Panel und Open Frame aufgeführt.

4.1 Drehmomente

Alle Schrauben müssen mit einem Mindest-Drehmoment angezogen werden.

Größe	Drehmoment
M3	1 Nm
M4	2,3 Nm



4.2 Anschluss Spannungsversorgung

Es sind Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² zu verwenden. Es ist der Leiterplattensteckverbinder MC 1,5/ 3-STF-3,5 BKBDWH:GND Q von Phoenix zu verwenden.

Die Einzeladern des Leiters (1) sind abzuisolieren. Diese in die Anschlusskontakte (3) des Leiterplattensteckverbinders stecken und die Schraubkontakte (2) mit einem Schraubendreher und einem Drehmoment von maximal 0,3 Nm anziehen.

Zur Verdeutlichung wird die Rückansicht (4) des Steckers gezeigt.



Abbildung 27: Anschluss Spannungsversorgung

4.3 Anschluss Erdung



Am Erdungsanschluss muss eine Leitung zum zentralen Erdungspunktes des Schaltschrankes oder der Anlage gelegt werden. Der Erdungsanschluss ist mit einem entsprechenden Aufkleber gekennzeichnet.





Erdungsanschluss

Aufkleber



4.4 Montage VESA und VESA Automation

VESA

Die Gehäusevariante VESA gibt es in zwei VESA Formaten.

- VESA MIS-D, 75
- VESA MIS-D, 100

Es sind vier Gewinde zur Montage mit dem Maß M4 x 5 vorhanden. Die Befestigungsschrauben sind aufgrund der unterschiedlichen Einbausituation nicht im Lieferumfang enthalten. In der Montagezeichnung wurde ein beliebiger Tragarm als Beispiel verwendet.

Schritt 1:

Endsituation:

Gerät an den Tragarm andocken und anschrauben Panel ist am Tragarm montiert





Abbildung 28: Montage VESA Schritt 1

Abbildung 29: Montage VESA Endsituation



VESA IP65

Für die Gehäusevariante VESA mit IP65 Deckel, kann das Panel nur mit VESA MIS-D, 75 angebracht werden, wenn die Kabel durch den Ausschnitt geführt werden.

Es sind vier Gewinde zur Montage mit dem Maß M4 x 5 vorhanden. Die Befestigungsschrauben sind aufgrund der unterschiedlichen Einbausituation nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausgangssituation

Tragarm und Panel sind voneinander getrennt



Abbildung 30: Montage VESA IP65 Ausgangssituation

Schritt 2:

Deckel am Tragarm mit den beiden unteren Schrauben befestigen



Abbildung 32: Montage VESA IP65 Schritt 2

Schritt 1:

Schrauben am IP-Deckel lösen und Deckel abnehmen



Abbildung 31: Montage VESA IP65 Schritt 1

Schritt 3:

Panel im IP-Deckel einhängen, Kabel anstecken und Gerät aufrichten



Abbildung 33: Montage VESA IP65 Schritt 3



Schritt 4:

Gerät festhalten und mit allen Schrauben be- Panel ist am Tragarm montiert festigen

Endsituation: Panel ist am Tragarm montier





Abbildung 34: Montage VESA IP65 Schritt 4

Abbildung 35: Montage VESA IP65 Endsituation



4.5 Montage Front Panel

ACHTUNG



Dichtung schließt nicht ab

Eindringen von Feuchtigkeit ins Gerät

> Schrauben mit definiertem Drehmoment anziehen

Schritt 1: Front Panel in den Cutout einführen

Schritt 2:

Die Befestigungsklammern müssen gänzlich hinter der Montageplatte liegen



Abbildung 36: Montage Front Panel Schritt 1



Abbildung 37: Montage Front Panel Schritt 2



Schritt 3:

Befestigungsklammern nach außen drehen und mit einem Drehmoment von min. 1 Nm festschrauben



Abbildung 38: Montage Front Panel Schritt 3



4.6 Montage Open Frame

Schritt 1:

Open Frame Panel in den Cutout einführen

Schritt 2:

1 - Den Gewindestift leicht in die Befestigungsklammer einschrauben

2 - Die Befestigungsklammer in die Schlitze einführen

3 - Die Befestigungsklammer zu einer Seite einrasten



Abbildung 39: Montage Open Frame Schritt 1



Abbildung 40: Montage Open Frame Schritt 2



Schritt 3:

Gewindestifte mit einem Drehmoment von min. 1 Nm festschrauben



Abbildung 41: Montage Open Frame Schritt 3



5 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Gerätes, stecken Sie die Spannungsversorgung am Gerät an. Das Gerät startet.

Weitere Schritte zur Inbetriebnahme sind nicht erforderlich.

5.1 Außergewöhnliche Situationen

Unter bestimmten Umständen kann es zu ungewöhnlichen Verhaltensweisen des Gerätes kommen. Im Folgenden sind diese aufgeführt.

5.1.1 Undefinierter Zustand

Fehlerbeschreibung:

Das Gerät startet nicht vollständig, zeigt nichts an.

Erklärung:

Es gibt zwei Gründe, warum es zu dem Fehler kommen kann. Diese können beide miteinander oder einzeln auftreten. Das CPU Board braucht in den ersten Millisekunden des Startvorgangs eine stabile Spannungsversorgung über 9,6 VDC. Steigt die Spannung beim Start zu langsam an, oder fällt erneut unter eine Spannung von 4,5 VDC, tritt ein undefinierter Zustand auf. Die Verzögerung wird beispielsweise von einer elektronischen Sicherung erzeugt. Der Spannungseinbruch kann vorkommen, wenn mehrere Komponenten im gleichen Stromkreis gleichzeitig gestartet werden.

Betroffene CPU Boards:

• Argon: Intel® Celeron[™] N3350 1.1 GHz

Lösung:

Wenn das Gerät keine USV hat, kann es einfach neu gestartet werden.

Wenn eine USV im Gerät verbaut ist, speichert diese den undefinierten Zustand des CPU Boards solange bis sie vollständig entladen ist. Dies kann einige Minuten bis zu mehreren Stunden andauern. Das Gerät muss zum Entladen der USV von der Spannungsversorgung getrennt werden. Nach vollständiger Entladung kann das Gerät wieder an die Spannungsversorgung angeschlossen und neu gestartet werden.

Im oben genannten Beispiel kann es helfen, den Startvorgang des Netzteils oder der elektronischen Sicherung zu optimieren. Sollte das nicht funktionieren, kann als weitere Maßnahme ein Zeitglied eingesetzt werden, welches das Gerät um einige Sekunden verzögert starten lässt.

5.1.2 Träges Touch Verhalten

Fehlerbeschreibung:

Die Funktionalität des Touches ist beeinflusst. Der Touch löst nur unregelmäßig aus und verhält sich träge.

Erklärung:

Dieses Verhalten kann durch das Netzteil hervorgerufen werden, wenn keine leitende Verbindung zwischen GND der Netzseite und FE der Geräteseite besteht.



Betroffene CPU Boards:

- Argon: Intel® Celeron[™] N3350 1.1 GHz
- Titanium: Intel® Celeron[™] 3965U 2.2 GHz
- Titanium: Intel® Core[™] i3-7100U 2.4 GHz
- Titanium: Intel® Core[™] i5-7300U 2.6 GHz
- Titanium: Intel® Core[™] i7-7600U 2.8 GHz

Lösung:

Es muss ein Netzteil eingesetzt werden, bei dem eine leitende Verbindung zwischen GND der Netzseite und FE der Geräteseite besteht. Christ stellt diese Netzteile zur Verfügung.



6 Zubehör und Ersatzteile

Das hier aufgeführte Zubehör ist von Christ überprüft und zu den Produkten kompatibel. Folgendes Zubehör ist verfügbar:

6.1 Netzteil



Eingangsspannung	90 - 264 VAC
Eingangsstrom	max. 1 A
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Verbrauch bei unbelastetem Ausgang	max. 0,075 W
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom	max. 2,5 A
Temperaturbereich Betrieb	0 - 70°C
Feuchtigkeit Betrieb	20 - 80% RH nicht kondensierend

Tabelle 33: Netzteil

6.2 Standfuß



Abbildung 42: Standfuß groß

VESA75 Standfuß groß

Höhe 210 mm

Einstellwinkel 0 - 99°

12,1" - 24"

Tabelle 34: Standfuß groß



Abbildung 43: Standfuß klein

VESA75 Standfuß klein

Höhe 150 mm

Einstellwinkel 0 - 81°

7" - 10,4"

Dok. Nr.: PA10008850

Tabelle 35: Standfuß klein



7 Software

Das Kapitel Software beschreibt Einstellungen und Funktionen, die unter Umständen zum Gebrauch des Gerätes benötigt werden.

Die x86-Architektur besitzt für die Grundeinstellungen des Systems ein BIOS (Basic Input Output System). Bei den ARM-Architekuren ist dies nicht vorhanden. Hier werden Updates mit CURT (Christ Update and Recovery Tool) durchgeführt.

7.1 BIOS Grundeinstellungen

AMI BIOS ROM hat ein integriertes Einstellungsprogramm, das Anwendern ermöglicht die Basis Konfigurationen vorzunehmen. Diese Informationen werden im batterieunterstützten CMOS RAM gespeichert, sodass diese auch gespeichert bleiben, wenn keine Spannungsversorgung vorhanden ist.

Aufrufen des BIOS funktioniert indem während des Hochfahren des Geräts mehrmals die "Entf" Taste gedrückt wird.

Main	Datum setzen
Advanced	Erweiterte BIOS Einstellungen vornehmen wie: COM, ACPI, etc.
Chipset	Host Brückenparameter eintragen
Security	Administrator Passwort festlegen
Boot	Boot Option festlegen
Save & Exit	Vorgenommene Einstellungen speichern einen Neustart veranlassen. (Auch mit Taste F4 der Tastatur möglich)

Folgende Reiter im BIOS ermöglichen verschiedene Einstellungen.

Tabelle 36: BIOS

Mit Tastendruck auf F3 und der Bestätigung der Abfrage "Load Optimized Defaults?" mit "Yes" wird der Auslieferungszustand wieder hergestellt.



	Aptio Setup Utility Main Advanced Chipset Security	<mark>– Copyright (C) 2020 America</mark> y Boot Save & Exit	n Megatrends, Inc.
	BIOS Version Memory RC Version Total Memory Memory Frequency	Titanium-S1M-200826 1.9.0.0 8192 MB 2133 MHz	Set the Date. Use Tab to switch between Date elements.
	System Date System Time	[Thu 10/01/2020] [14:05:47]	
			<pre>++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit</pre>
1	Version 2.18.1263.	Convright (C) 2020 American	Megatrends. Inc.

Abbildung 44: BIOS

7.1.1 Display Auflösung einstellen

Display Chanel und Auflösung einstellen

Argon / Titanium

Folgende Einstellungen können im BIOS vorgenommen werden:

- 1. Reiter "Advanced" auswählen
- 2. "LVDS Configuration" auswählen
- 3. "LVDS Chanel Type" auswählen (Für Full HD Displays "Dual" einstellen)
- 4. "LCD Panel Type" auswählen
- 5. Auflösung einstellen
- 6. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestätigung mit "Yes")



Abbildung 45: BIOS Display Auflösung



7.1.2 COM Port einstellen

COM Port einstellen

Argon

Damit am COM Anschluss RS-232, RS-422 und RS-485 erkannt werden, müssen folgende Einstellungen im BIOS vorgenommen werden:

- 1. Reiter "Advanced" auswählen
- 2. "F81804 Super IO Configuration" auswählen
- 3. "Serial Port1 Configuration" auswählen
- 4. Einstellung im "Device Mode" vornehmen (RS-422 / RS-485 / RS-232)
- 5. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestätigung mit "Yes")

COM Port einstellen

Titanium

Damit am COM Anschluss RS-232, RS-422 und RS-485 erkannt werden, müssen folgende Einstellungen im BIOS vorgenommen werden:

- 1. Reiter "Advanced" auswählen
- 2. "F81804 Super IO Configuration" auswählen
- 3. "Serial Port 1 Configuration" auswählen
- 4. Unter "F81846 SERIAL PORT1 MODE SELECT" den Modus wählen (RS232, RS422, RS485)
- 5. Falls Modus RS422 oder RS485 gewählt wurde, können Einstellungen zu "RS422/RS485 Termination" oder "RTS Auto Flow Control" getroffen werden
- 6. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestätigung mit "Yes")

Serial Port 1 Configuration F81846 SERIAL PORT1 Lo Serial Port [Enabled] Device Settings ID=3F8h; IRQ=4; Change Settings [Auto] F81846 SERIAL PORT1 MODE SELECT [Rs232 Mode] F81846 SERIAL PORT1 MODE SELECT Rs485 Mode Rs485 Mode Rs422 Mode Lect Screen Lect Screen Lect Item Select F31846 SERIAL PORTI MODE SELECT F31846 SERIAL PORTI MODE SELECT	Aptio Setup Utility Advanced	– Copyright (C) 2020 Amer	rican Megatrends, Inc.
Serial Port [Enabled] Device Settings ID=3F8h; IRQ=4; Change Settings [Auto] F81846 SERIAL PORTI MODE SELECT [RS232 Mode] F81846 SERIAL PORTI MODE SELECT [RS232 Mode] F82825 Mode RS485 Mode RS485 Mode RS485 Mode RS422 Mode Iect Screen let Item Select F1: General Help F2: Previous Values F4: Save & Exit ESC: Exit	Serial Port 1 Configuration		F81846 SERIAL PORT1 Loop
Change Settings [Auto] F81846 SERIAL PORTI MODE SELECT [RS232 Mode] F81846 SERIAL PORTI MODE SELECT RS485 Mode RS485 Mode RS422 Mode Lect Screen Lect Screen Lect Item Select F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit	Serial Port Device Settings	[Enabled] IO=3F8h; IRQ=4;	Back/RS232/RS422/RS485 mode select
F81846 SERIAL PORTI MODE SELECT [RS232 Mode] F81846 SERIAL PORTI MODE SELECT RS435 Mode RS425 Mode RS422 Mode Iect Screen lect Item Select F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit	Change Settings	[Auto]	
F81946 SERIAL PORTI MODE SELECT RS232 Mode RS485 Mode RS422 Mode Lect Screen Lect Item Select F1: General Help F2: Frevious Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit			
Vareion 2, 18, 1962, Semunisht (S), 2020, Aremican Magathende, Tas	R5232 R5485 R5422	Rode tode	Lect Screen Lect Item Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit

Abbildung 46: BIOS COM Port Titanium



7.1.3 Boot Priority einstellen

Boot Priority einstellen

Argon / Titanium

Wenn von einem USB Gerät gebootet werden soll, müssen im BIOS folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1. Reiter "Boot" auswählen
- 2. Im "Boot mode select" "UEFI" wählen
- 3. Die "Boot Option #1" mit dem Tastendruck "Enter" öffnen
- 4. USB Gerät mit "Enter" auswählen
- 5. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestätigung mit "Yes")



Abbildung 47: BIOS Boot Priority



7.2 BIOS Update

7.2.1 Vorbereitung

Kopieren Sie die AMI BIOS Update Files auf einen USB Stick.

Die benötigten Dateien erhalten Sie von Christ Electronic Systems. Diese sind für Argon und Titanium gleich.

- efi
- flash.nsh
- fparts.txt
- Fpt.efi
- Titanium-200826a-S1M.bin (Diese .bin ist nur ein Beispiel, die Datei kann auch anders heißen)

7.2.2 Update durchführen

Stecken Sie den bootfähigen USB Stick mit den benötigten Dateien ins Gerät.

Setzen Sie den USB Stick im BIOS in die Hard Disk Boot Priority. Den Ablauf können Sie unter Boot Priority nachlesen.

Das EFI Update Script wird automatisch auf dem USB-Stick erkannt und startet den Updatevorgang.

Weitere Vorgehensweise Argon

• Die Frage "Enter 'q' to quit, any other key to continue:" mit Enter bestätigen

Abbildung 48: Argon BIOS Update

- Die Frage "Do you want to continue? Y/<N> or q to quit:" mit "y" bestätigen
- Das Update wird ausgeführt
- Die Meldung "FPT Operation Successful" zeigt den erfolgreichen Abschluss an

FPT Operation Successful.

Abbildung 49: Argon BIOS Update successful

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung
- Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her und gehen Sie erneut ins BIOS (keinen Neustart durchführen)
- Mit der Taste F3 die Frage "Load Optimized Defaults" mit "Yes" bestätigen
- Mit der Taste F4 speichern und beenden

Weitere Vorgehensweise Titanium

• Die Frage "Enter 'q' to quit, any other key to continue:" mit Enter bestätigen



If you don't want to update, press 'q', else press any key to update! Enter 'q' to quit, any other key to continue: _

Abbildung 50: Titanium BIOS Update

- Das Update wird ausgeführt
- Die Meldung "FPT Operation Successful" zeigt den erfolgreichen Abschluss an

FPT Operation Successful. Done! Please turn off the syste

Abbildung 51: Titanium BIOS Update successful

- Entfernen Sie die Spannungsversorgung
- Stellen Sie sie wieder her und gehen Sie erneut ins BIOS (keinen Neustart durchführen)
- Mit der Taste F3 die Frage "Load Optimized Defaults" mit "Yes" bestätigen
- Mit der Taste F4 speichern und beenden



7.3 OBS Client

7.3.1 Aktivierung des OBS Client

Der OBS Client ist standardmäßig deaktiviert.

Um den OBS Client zu aktivieren, folgende Schritte ausführen:

- 1. Task Manager starten
- 2. Reiter "Startup" öffnen
- 3. "Hardware Monitor Utility for IBASE" auswählen und mit einem Klick auf "Enable" aktivieren



Abbildung 52: Task Manager - OBS Client aktivieren

4. Neustart des Geräts durchführen

7.3.2 Funktionen des OBS Client

Um den OBS Client zu starten, die Taskleiste erweitern und einen Klick auf das Schlüsselsymbol ausführen.



Abbildung 53: OBS Client starten

Diese Funktionen bietet der OBS Client:

System Information

Die System Information bietet Informationen über den Prozessor und das Betriebssystem.

Ø Observer	-	×
System Information	Processor	
Hardware Monitor	Name : Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz Processor ID : BFEBFBFF000506C9 Number OfLogical Processors : 2	
	Operating System Caption : Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC Version : 10.0.17763 Build Number : 17763	

Abbildung 54: OBS Client System Information



Hardware Monitor

Die Kategorie Hardware Monitor gibt die ungefähren Temperaturen des Prozessors und der Peripherie an.

Ø Observer				-		×
System Information	Processor					
Hardware Monitor	Temperature	40 'C	Fan Speed	0 RPM	,	
Settings	Porphorial	1.2000	VID	0.000		
	Perphenal					
	Temperature + 5V	43 'C	Fan Speed 5.003V	0 RPM		

Abbildung 55: OBS Client Hardware Monitor

Settings

Im Bereich Settings können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Ø Observer				-	×
System Information Hardware Monitor Settings	Processor Vcore (High 3500	Peripheral mV) Low \$500	Temperature & Fan	Log Low	

Abbildung 56: OBS Client Settings

7.4 Redo Backup and Recovery

Die Anleitung für Christ Redo Backup and Recovery kann im Download Bereich der Christ Webseite aufgerufen werden: Downloads

7.5 Enhanced Write Filter EWF

Die Anleitung die EWF und UWF Filter zu setzen kann im Download Bereich der Christ Webseite aufgerufen werden: Downloads



8 Instandhaltung

Im folgenden Kapitel werden Maßnahmen zur Instandhaltung beschrieben, die von einem qualifizierten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

ACHTUNG

Angriff der Dichtungen, Schäden am Gehäuse

Verlust der IP-Schutzklasse

Es darf keine dauerhafte Belastung durch Mittel mit großen Anteilen an Ölen und Fetten bestehen.

8.1 Reinigung



Zum Reinigen des Geräts ist ein weiches Tuch zu verwenden, das mit Spülmittellösung oder Bildschirmreiniger befeuchtet ist.

Das Reinigungsmittel darf nicht direkt auf das Gerät aufgebracht werden. Auf keinen Fall dürfen aggressive Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel verwendet werden.

8.2 Wartung

Es bedarf keiner Wartung seitens des Benutzers.



9 Technische Daten

In diesem Kapitel sind die technischen Daten zusammengefasst.

9.1 Mechanische Eigenschaften

Die Gewichtsangaben sind maximale Richtwerte. Sie werden in der Einheit Kilogramm angegeben [kg].

	VESA	VESA Automa- tion	Front Panel	Open Frame
7"	1,4		1,4	
10.1"	2,3		2,3	1,9
10.4"	2,3		2,3	tbd
12.1"	2,7		2,7	tbd
13.3"	2,8	tbd	2,7	tbd
15"	3,7		3,7	tbd
15.6"	3,8	4,5	3,8	tbd
18.5"	4,9	5,8	4,7	tbd
21.5"	5,9	7,0	5,7	tbd
24"	6,5	7,6	6,3	tbd

Tabelle 37: Gewichtsangaben

Bei IP65 rückseitig, muss die oben genannte Gewichtsangabe um den entsprechenden Wert ergänzt werden:

VESA	0,5 kg
VESA Automation	0,6 kg

Tabelle 38: IP65 Gewicht

9.2 Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannung	9,6 VDC 28,8 VDC
Leistungsaufnahme	Siehe Tabelle Leistungsaufnahme
Anlaufstrom (lastunabhängig)	max. 70A für 80 µs (Verwendetes Netzteil: FSP060- DAAN3)
Ausführung Netzteil	SELV
Erdung	Funktionserdung (Leiterquerschnitt ist identisch zu den Ver- sorgungsleitern)
Batterielebensdauer	4 Jahre (bei ständig ausgeschaltetem Betrieb)

Tabelle 39: Elektrische Eigenschaften



9.3 Leistungsaufnahme

Displaygröße	Leistungsaufnahme
7"	bis 55 W
10.1"	bis 60 W
10.4"	bis 55 W
12.1"	bis 65 W
13.3"	bis 70 W
15"	bis 65 W
15.6"	bis 70 W
18.5"	bis 80 W
21.5"	bis 75 W
24"	bis 75 W

Tabelle 40: Leistungsaufnahme

ACHTUNG

Angaben sind Maximalwerte

Peripherie wird berücksichtigt (z.B. 1 x USB 2.0 benötigt 2,5 W)

9.4 Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung	EN55032 Klasse A
Störfestigkeit der Versorgungs- leitung DC	±2 kV nach IEC 61000-4-4; Burst ± 0,5 kV nach IEC 61000-4-5; Surge unsymmetrisch
Störfestigkeit der Signalleitun- gen	±1 kV nach IEC 61000-4-4; Burst
ESD	± 4 kV Kontaktentladung nach EN61000-4-2 ± 8 kV Luftentladung nach EN 61000-4-2
Störfestigkeit gegen kabelge- bunde Einstrahlung	3 V 150 kHz – 80 MHz, 80% AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen hochfre- quente Einstrahlung	3 V/m 80 MHz – 1 GHz, 80% AM nach IEC 61000-4-3 3 V/m 1 GHz – 6 GHz, 80% AM nach IEC 61000-4-3

Tabelle 41: Elektromagnetische Verträglichkeit



9.5 Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur Stan- dard	0 ~ 50 °C
Umgebungstemperatur Abwei- chend	$0 \sim 40 \ ^\circ C$ (siehe gerätespezifisches Datenblatt)
Lagertemperatur	-10 ~ 70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 ~ 80 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse Standard	IP65 (IP20 rückseitig)
Schutzklasse Abweichend	IP65 (siehe gerätespezifisches Datenblatt)
Erschütterungsfestigkeit (Vibration Sinusförmig)	EN 60068-2-6: 59 Hz bei einer Einzelamplitude von 1,5 mm 9200 Hz feste Beschleunigung: 30 m/s ² X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 10 Minuten)
Erschütterungsfestigkeit (Schock)	EN 60068-2-27 70 m/s², X, Y, Z Richtungen für 3 Mal:
Transport und Lagerung	Durch eine geeignete Verpackung, kann die Erschütterung erhöht werden
max. Aufstellhöhe	2000 m
Kühlungsmethode	Natürliche Luftkonvektion

Tabelle 42: Umweltbedingungen

ACHTUNG



- Überhitzung

 Gerät niemals ganz bedecken oder in einem kleinen und ungelüfteten
 - Gehäuse betreiben

9.6 Temperaturtest

Die Angaben zur Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit wurden unter worst-case Bedingungen ermittelt. Die maximale Auslastung des Systems wurde durch den BurnInTest von PassMark Software Pty Ltd verwirklicht.

Der Test verlief unter 100 % Auslastung von:

- CPU
- RAM
- 2D und 3D Grafik (nur bei x86)
- Displayhelligkeit

9.7 IP-Schutzklasse

Die Schutzklasse kann nur unter folgenden Bedingungen gewährleistet werden:



- Korrekte Montage des Gerätes
- Montage aller Abdeckungen und Komponenten an den Schnittstellen
- Einhaltung aller Umgebungsbedingungen

9.8 Display Eigenschaften

Farbtiefe	8 bit
Lebensdauer	min. 50.000 Stunden
Blickwinkel (rechts/links/oben/unten)	min. 85°/85°/85°/85°
Hintergrundbeleuchtung	LED
Touch Technologie	PCAP

Tabelle 43: Display Eigenschaften

ACHTUNG		
	Pixelfehler Displays können auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bild- punkte (Pixelfehler) enthalten. Diese stellen keinen Anspruch auf Reklama- tion oder Gewährleistung dar.	

Die Produktnorm ISO 9241-307:2009 definiert, auf internationaler Ebene, die maximal möglichen Pixelfehler in einem LC-Display. In dieser Norm wird, unter Betrachtung differenzierender Pixelfehlerklassen, zwischen verschiedenen Fehlertypen unterschieden.

Es gibt die folgenden Pixelfehlerklassen mit jeweils drei unterschiedlichen Fehlertypen:

Maximal zulässige Fehler pro 1 Mio. Pixel nach ISO 9241-307:2009

Fehlerklasse	Fehlertyp 1 Pixel ständig leuchtend	Fehlertyp 2 Pixel ständig dunkel	Fehlertyp 3 Subpixel ständig leuchtend	Fehlertyp 4 Subpixel ständig dunkel
0	0	0	0	0
I	1	1	n = 0 bis 2 2 - n	2 x n + 1
II	2	2	n = 0 bis 5 5 - n	2 x n
III	5	15	max. 50	max. 50
IV	50	150	max. 150	max. 150

Warum diese Fehlerklassifizierungen?

Jedes Pixel eines Displays besteht aus drei Subpixeln. Diese Sub-Pixel weisen die Grundfarben Rot, Grün und Blau auf und sorgen durch die Kombination der Grundfarben für ein breites Spektrum an darstellbaren Farben.

Betrachtet man beispielsweise eine Displayauflösung von 1280 x 800 Pixeln, ergeben sich hieraus 1.024000 Pixel oder 3.072000 Sub-Pixel. Das bedeutet, das gesamte Display besteht aus



3.072000 einzelnen Transistoren (Sub-Pixel) auf einer Grundfläche von 261,1mm x 163,2mm.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass es selbst nach dem heutigen Fertigungsstandard nicht möglich ist, gezielt fehlerfreie Displays zu produzieren.

Die Christ Electronic Systems GmbH passt sich daher den entsprechenden Anforderungen der meisten internationalen Hersteller an. Die Displays müssen immer der Fehlerklasse II entsprechen. Ist die zulässige Anzahl von Fehlern der Pixelfehlerklasse II nicht überschritten, liegt auch kein reklamationsfähiger "Ausfall" des Displays vor.

In Bezug auf das Rechenbeispiel dürften folgende Fehler auftreten:

- Max. 2 ständig leuchtende und 2 ständig dunkele Pixel
- Max. 5 ständig leuchtende oder 10 ständig schwarze Sub-Pixel

Einbrennverhalten auf Displays vermeiden

0

Sich nicht verändernde dargestellte Bilder

"Bildschatten", "Geisterbilder" entstehen

Wechselnde dargestellte Bilder, Bildschirmschoner, Energiesparmodus

Bei LC-Displays kann es unter Umständen zu sogenannten "Geisterbildern" oder "Bildschatten" kommen. Als solche werden Bilder bezeichnet, die vom vorhergehenden Bild bestehen bleiben, sich gefühlt in das Display "einbrennen". Diese bleiben nicht für immer bestehen. Wenn "Bildschatten" entstehen, sollte das Gerät für einen längeren Zeitraum abgeschaltet werden, somit verschwindet das eingebrannte Bild.

ACHTUNG

Zur Vermeidung von "Geisterbildern" oder "Bildschatten" werden folgende Verhaltensweisen empfohlen:

- Stellen Sie keine stehenden Bilder über einen ausgedehnten Zeitraum dar
- Wechseln Sie stehende Bilder in kurzen Abständen
- Schalten Sie das Gerät aus oder nutzen Sie den Energiesparmodus, wenn Sie es nicht brauchen
- Nutzen Sie die Funktion Bildschirmschoner



10 Normen und Zulassungen

Das Gerät erfüllt die folgenden Anforderungen.

10.1 CE-Kennzeichnung



Das Gerät ist nach den geltenden EU-Richtlinien und den dazugehörigen harmonisierten Normen geprüft.

10.2 RoHS



Das Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie RoHS 2011/65/EU.

10.3 Elektromagnetische Verträglichkeit

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit mit den unten aufgeführten harmonisierten Normen:

EN 55032: 2015 Class A	Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und -einrichtungen - Anforderungen an die Störaussen- dung
EN 55035: 2017	Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten - Anforderungen zur Störfestigkeit

10.4 Umweltgerechte Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Das Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU, die durch das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne symbolisiert wird.

Um umweltgerechtes Recycling zu ermöglichen, müssen die verschiedenen Werkstoffe voneinander getrennt werden.

Die Entsorgung muss nach den gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

Bestandteil	Entsorgung
Gehäuse	Metall Recycling
Elektronik	Elektronik Recycling
Papier / Kartonage-Verpa- ckung	Papier / Kartonage Recycling
Kunststoff-Verpackungsmate- rial	Kunststoff Recycling



11 Technischer Support

Trotz höchster Qualitätsansprüche und ausführlicher Funktionstests aller unserer Produkte, kann es im täglichen Umgang mit unseren Geräten immer zu Beschädigungen oder zum Ausfall eines Verschleißteils kommen. Der Ausfall einer Maschine in der Produktion kostet viel Geld. Deshalb werden Reklamationsfälle bei der Firma Christ so schnell wie möglich bearbeitet.

Sie können das Gerät ohne Vorankündigung zu uns schicken. Wichtig ist lediglich das Reparaturbegleitschreiben auszufüllen und dem Touch Panel oder IPC beizulegen, damit die Serviceabteilung schnell mit der Reparatur beginnen kann.

Wenn das Gerät eintrifft durchläuft es einen definierten Prozess, der alle Vorgänge eindeutig dokumentiert und den jeweiligen Stand nachvollziehbar macht.

Sobald Ihr Panel oder IPC in unserem System registriert ist, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung, damit auch Sie einen genauen Überblick erhalten.

Der Technische Support kann wie folgt kontaktiert werden:

Service, Reparatur und Technischer Support

Telefon: +49 8331 8371-500

Fax: +49 8331 8371-497

E-Mail: service@christ-es.de

Oder direkt über die Homepage. Christ Service

11.1 Gerätesiegel

Auf jedem Geräte der Firma Christ ist ein Gerätesiegel angebracht, um nachweisen zu können, ob das Gerät von einer dritten Person geöffnet wurde. Im Falle eines Defektes, öffnen Sie das Gerät bitte nicht, sondern wenden Sie sich an unseren Service. Dieser wird mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen.



Betriebsanleitung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: VESA Frontseite	9
Abbildung 2: VESA Rückseite	9
Abbildung 3: VESA IP65 Frontseite	9
Abbildung 4: VESA IP65 Rückseite	9
Abbildung 5: Dimensionen VESA	10
Abbildung 6: Dimensionen VESA Rückseite	10
Abbildung 7: VESA IP65 Cover	11
Abbildung 8: VESA Automation Frontseite	12
Abbildung 9: VESA Automation Rückseite	12
Abbildung 10: VESA Automation IP65 Frontseite	13
Abbildung 11: VESA Automation IP65 Rückseite	13
Abbildung 12: Dimensionen VESA Automation	13
Abbildung 13: Dimensionen VESA Automation Rückseite	14
Abbildung 14: VESA Automation IP65 Cover	14
Abbildung 15: Front Panel Frontseite	20
Abbildung 16: Front Panel Rückseite	20
Abbildung 17: Dimensionen Front Panel	20
Abbildung 18: Dimensionen Front Panel Rückseite	21
Abbildung 19: Dimensionen Front Panel Cutout	21
Abbildung 20: Open Frame Frontseite	22
Abbildung 21: Open Frame Rückseite	22
Abbildung 22: Dimensionen Open Frame	23
Abbildung 23: Dimensionen Open Frame Rückseite	23
Abbildung 24: Dimensionen Open Frame Ausschnitt Gegenplatte	24
Abbildung 25: Dimensionen Open Frame Ausschnitt Front- und Distanzplatt	e24
Abbildung 26: Einbau Open Frame Cutout	25
Abbildung 27: Anschluss Spannungsversorgung	35
Abbildung 28: Montage VESA Schritt 1	36
Abbildung 29: Montage VESA Endsituation	36
Abbildung 30: Montage VESA IP65 Ausgangssituation	37
Abbildung 31: Montage VESA IP65 Schritt 1	37
Abbildung 32: Montage VESA IP65 Schritt 2	37
Abbildung 33: Montage VESA IP65 Schritt 3	37
Abbildung 34: Montage VESA IP65 Schritt 4	38
Abbildung 35: Montage VESA IP65 Endsituation	38
Abbildung 36: Montage Front Panel Schritt 1	39
Abbildung 37: Montage Front Panel Schritt 2	39
Abbildung 38: Montage Front Panel Schritt 3	40
Abbildung 39: Montage Open Frame Schritt 1	41
Abbildung 40: Montage Open Frame Schritt 2	41



Betriebsanleitung

Abbildung 41: Montage Open Frame Schritt 3	42
Abbildung 42: Standfuß groß	45
Abbildung 43: Standfuß klein	45
Abbildung 44: BIOS	47
Abbildung 45: BIOS Display Auflösung	47
Abbildung 46: BIOS COM Port Titanium	48
Abbildung 47: BIOS Boot Priority	49
Abbildung 48: Argon BIOS Update	50
Abbildung 49: Argon BIOS Update successful	50
Abbildung 50: Titanium BIOS Update	51
Abbildung 51: Titanium BIOS Update successful	51
Abbildung 52: Task Manager - OBS Client aktivieren	52
Abbildung 53: OBS Client starten	52
Abbildung 54: OBS Client System Information	52
Abbildung 55: OBS Client Hardware Monitor	53
Abbildung 56: OBS Client Settings	53



Betriebsanleitung

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Historie	5
Tabelle 2: Systemübersicht Argon	8
Tabelle 3: Systemübersicht Titanium	8
Tabelle 4: VESA Frontseite und VESA Rückseite	9
Tabelle 5: VESA IP65 Frontseite und VESA IP65 Rückseite	9
Tabelle 6: Dimensionen VESA	11
Tabelle 7: VESA Automation Frontseite und VESA Automation Rückseite	12
Tabelle 8: VESA Automation IP65 Frontseite und VESA Automation IP65 Rü	ickseite 13
Tabelle 9: Dimensionen VESA Automation	14
Tabelle 10: Front Panel Frontseite und Front Panel Rückseite	20
Tabelle 11: Dimensionen Front Panel	21
Tabelle 12: Dimensionen Front Panel Cutout	22
Tabelle 13: Open Frame Frontseite und Open Frame Rückseite	22
Tabelle 14: Dimensionen Open Frame	24
Tabelle 15: Dimensionen Open Frame Cutout	24
Tabelle 16: Pinbelegung Versorgungsstecker schraubbar	26
Tabelle 17: Pinbelegung USB 2.0	26
Tabelle 18: Pinbelegung USB 3.0	27
Tabelle 19: Pinbelegung Ethernet	27
Tabelle 20: Pinbelegung WLAN	27
Tabelle 21: Pinbelegung Serial Anschluss Titanium	28
Tabelle 22: Pinbelegung Serial Anschluss Celeron N3350 Argon	29
Tabelle 23: Pinbelegung USV	29
Tabelle 24: Pinbelegung Display Port	30
Tabelle 25: Pinbelegung Phoenix DMCV 1,5/19-G1F-3,5-P20THR	31
Tabelle 26: Pinbelegung Phoenix DMCV 1,5/8-G1F-3,5-LR P20THR	32
Tabelle 27: USV Pufferdauer	32
Tabelle 28: Erweiterung Ethernet und USB	33
Tabelle 29: Wireless LAN	33
Tabelle 30: Erweiterung seitlich USB 2.0	33
Tabelle 31: Erweiterung seitlich USB 3.0	33
Tabelle 32: Erweiterung seitlich Ein- / Ausschalter	33
Tabelle 33: Netzteil	45
Tabelle 34: Standfuß groß	45
Tabelle 35: Standfuß klein	45
Tabelle 36: BIOS	46
Tabelle 37: Gewichtsangaben	55
Tabelle 38: IP65 Gewicht	55
Tabelle 39: Elektrische Eigenschaften	55
Tabelle 40: Leistungsaufnahme	56



Betriebsanleitung

Tabelle 41: Elektromagnetische Verträglichkeit	56
Tabelle 42: Umweltbedingungen	57
Tabelle 43: Display Eigenschaften	58